6.存储器层次结构

6.1 存储技术

6.1.1 随机访问存储器

随机访问存储器(Random-Access Memory, RAM) 分为两类:静态和动态。静态SRAM比动态DRAM更快。SRAM用来作为高速缓存存储器,既可以在CPU芯片上,也可以在片下。DRAM用来作为主存以及图形系统的帧缓冲区。

1.SRAM

SRAM将每个为存储在一个双稳态的存储器单元里。每个单元用一个晶体管电路来实现。

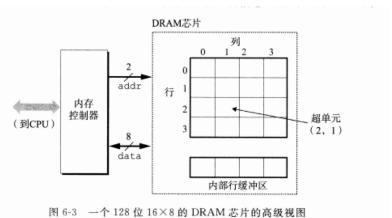
由于SRAM存储器单元的双稳态特性,只要有电,他就会永远保持它的值。

2.DRAM

DRAM将每个位存储为一个电容的充电。DRAM存储单元对干扰非常敏感。内存系统必须周期性地读出,然后重写来刷新内存每一位。有些系统使用纠错码。

3.传统的DRAM

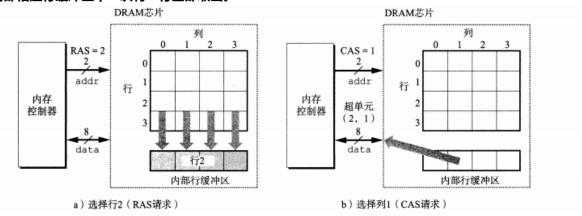
DRAM芯片中的单元(位)被分成d个超单元,每个超单元都由w个DRAM单元组成。一个dxw地DRAM总共存储了dw位信息。



获取一个超单元的过程:

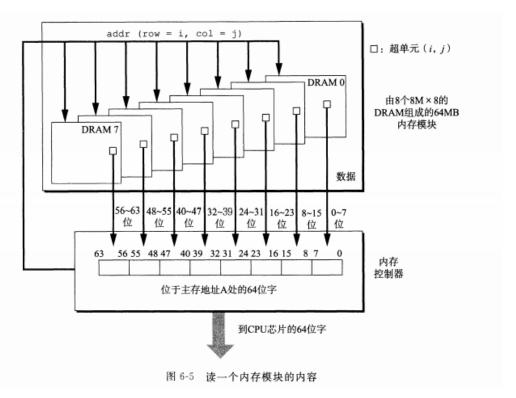
内存控制器先发送行地址,然后再发送列地址。DRAM把超单元(i,j)地内容发回给控制器作为响应。

在内部相应行缓冲区中一次将一行全部取出。



4.内存模块

每个超单元存储主存的一个字节,而用相应的超单元地址为(i, j)的8个超单元来表示主存中字节地址A处的64位字。 要取出内存地址A处的一个字,内存控制器将A转换成一个超单元地址(i, j),并将它发哦是那个到内存模块,然后内存 模块再将i和j广播到每个DRAM。作为响应,每个DRAM输出他的(i, j)超单元的8位内容。模块中的电路收集这些输 出,并把它们合并成一个64位字,再返回给内存控制器。



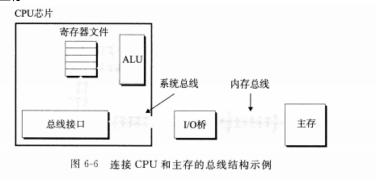
5.增强的DRAM

- ①快页模式DRAM:一次取多个同行不同列的超单元;
- ②扩展数据输出DRAM,是FPM DRAM的增强形式,允许各个CAS信号在时间上更紧密一些。
- ③同步DRAM (SDRAM) 能比异步的存储器更快地输出它的超单元的内容。
- ④双倍数据率同步DRAM (DDR SDRAM)
- ⑤视频RAM(VRAM)写的同时用帧缓冲区中的像素刷新屏幕(读)。
- 6.非易失性存储器

ROM只读存储器。

可编程ROM(PROM)只能被编程一次。(熔丝只能用高电流熔断一次)

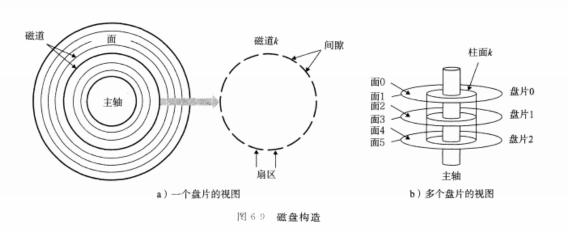
7.访问主存



6.1.2 磁盘存储

1.磁盘构造

磁盘由盘片构成,每个盘片有两面或者称为表面,每个表面是由一组称为磁道的同心圆组成的,每个磁道被划分为一组扇区。每个扇区包含相等数量的相同的数据位。扇区之间由一些间隙分隔开,间隙中不存储数据。



2.磁盘容量

记录密度: 磁道一英尺的段中可以放入的位数;

磁道密度: 从盘片中心出发半径上一英寸的段内可以有的磁道数;

面密度: 记录密度与磁道密度的乘积。

为了让扇区容纳的数据量更合理,柱面的集合被分割成不相交的子集合,称为记录区,每个区包含一组连续的柱面,一个区中的每个柱面的每条磁道都有相同数量的扇区,由最里面的磁道所能包含的扇区数决定。

下面的公式给出了一个磁盘的容量:

例如,假设我们有一个磁盘,有5个盘片,每个扇区512个字节,每个面20000条磁道,每条磁道平均300个扇区。那么这个磁盘的容量是:

磁盘容量 =
$$\frac{512 \, 字节}{ 扇区} \times \frac{300 \, 扇区}{ 磁道} \times \frac{20\,000 \, 磁道}{ 表面} \times \frac{2\, 表面}{ 盘片} \times \frac{5\, 盘片}{ 磁盘}$$
 = 30 720 000 000 字节 = 30. 72 GB

注意,制造商是以千兆字节(GB)或兆兆字节(TB)为单位来表达磁盘容量的,这里 1GB=10⁹字节,1TB=10¹²字节。

3.磁盘操作

磁盘以扇区大小的块来读写数据。对扇区的访问时间有三个主要的部分:寻道时间、旋转时间和传送时间。

寻道时间: 为了读取某个目标扇区的内容。传动臂将读写头定位到目标扇区的磁道上的时间。

旋转时间:等待目标扇区的第一个位旋转到读写头下方的时间。最坏的情况是刚转走而要等待一周。

$$T_{\text{\tiny max rotation}} = \frac{1}{\text{RPM}} \times \frac{60 \text{s}}{1 \text{min}}$$

平均旋转时间 $T_{\text{avg rotation}}$ 是 $T_{\text{max rotation}}$ 的一半。

$$T_{\text{avg transfer}} = \frac{1}{\text{RPM}} \times \frac{1}{(平均扇区数/磁道)} \times \frac{60\text{s}}{1\text{min}}$$

传送时间:

例子:

参数	值
旋转速率	7200RPM
T avg seek	9 ms
每条磁道的平均扇区数	400

对于这个磁盘,平均旋转延迟(以 ms 为单位)是

$$T_{\rm avg\ rotation}=1/2 \times T_{\rm max\ rotation}=1/2 \times (60 {\rm s}/7200\ {\rm RPM}) \times 1000\ {\rm ms/s} \approx 4\ {\rm ms}$$
 平均传送时间是

$$T_{
m avg\ transfer}=60/7200\ {
m RPM} imes 1/400\$$
扇区/磁道 $imes 1000\ {
m ms/s}\approx 0.02\ {
m ms}$ 总之,整个估计的访问时间是
$$T_{
m access}=T_{
m avg\ rotation}+T_{
m avg\ transfer}=9\ {
m ms}+4\ {
m ms}+0.02\ {
m ms}=13.02\ {
m ms}$$

4.逻辑磁盘块

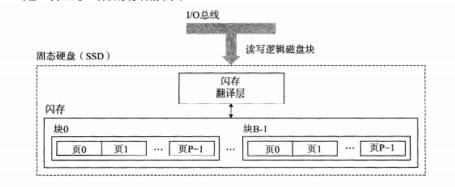
将扇区逻辑化为B个扇区大小的逻辑块序列。控制器上的固件执行一个快速查找表,将一个逻辑块号翻译成一个(盘面,磁道,扇区)的三元组。

5.连接I/O设备

设备可以自己执行读或写总线事务而不需要CPU干涉的过程,称为直接内存访问(DMA)。这种数据传送称为DMA传送。

6.1.3 固态硬盘

SSD是一种基于山村的存储技术。



随机读比随机写性能好。SSD一个潜在的缺陷是底层闪存会磨损。

6.2 局部性

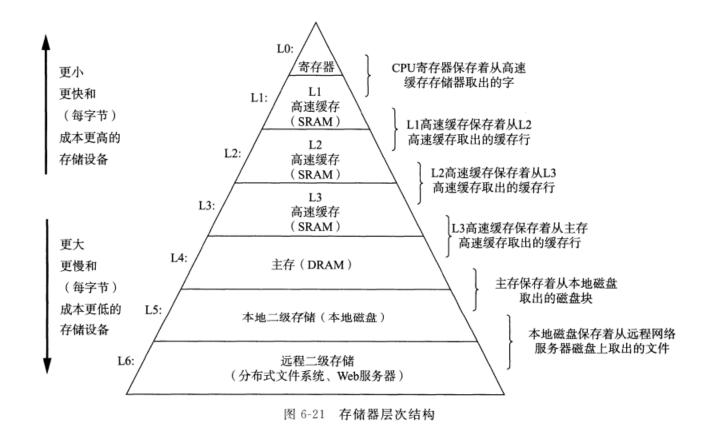
6.2.1 对程序数据引用的局部性

每个k个元素进行访问,就称步长为k的引用模式。随着步长的增加,空间局部性下降。

6.2.2 取指令的空部性

循环体越小, 循环迭代次数越多, 局部性越好。

6.3 存储器体系结构



6。3.1 存储器层次结构中的缓存

- 1.缓存命中
- 2.缓存不命中
- 3.缓存不命中的种类
- 一个空的缓存被称为冷缓存,此类不命中称为强制性不命中或冷不命中。

限制性的放置策略引起的不命中称为冲突不命中。

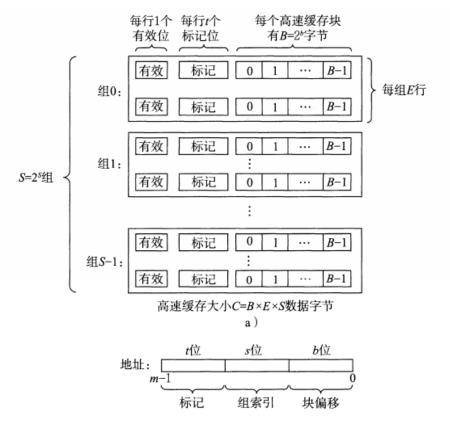
当工作集的大小超过缓存的大小时,缓存就会经历容量不命中。

4.缓存管理

编译器管理寄存器文件,L1、L2、L3层的缓存完全由缓存中的硬件逻辑来管理。DRAM主存由OS和CPU上的地址翻译硬件共同管理。

6.4 高速缓存存储器

6.4.1 通用的高速缓存存储器组织结构



高速缓存的结构用元组(S,E,B,m)来描述。(S=2的s次方,为组的数量,每组包含E个高速缓存行,每行由B=2的b次方个数据块组成,t=m-b-s个标记位)C是所有块的大小的和。标记为和有效位不包括在内。C=SXEXB组索引在中间,标记在最高位,不然多路时连续的内存块会被划分为同一组

6.4.2 直接映射高速缓存

每组一行。

抽取出被请求的字有三步: 1.组选择 2.行匹配 3.字抽取

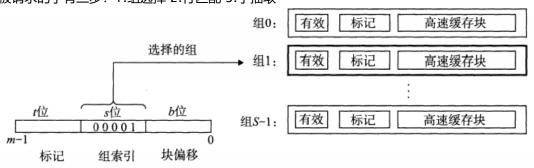


图 6-28 直接映射高速缓存中的组选择

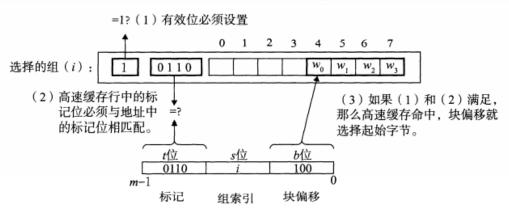


图 6-29 直接映射高速缓存中的行匹配和字选择。在高速缓存块中, w_0 表示字 w 的低位字节, w_1 是下一个字节,依此类推

6.4.3 组相联高速缓存

6.4.4 全相联高速缓存

没有组索引。

6.4.5 **有关写的问题**

直写: 立即将w的高速缓存块写回到紧接着的低一层中

写回: 等到替换算法要驱逐这个更新过的块时再写回。缺点是要增加一个修改位。

处理写不命中:

写分配: 从低一层加载到高速缓存中。

非写分配:避开高速缓存,直接把这个字写到低一层中。

6.4.7 高速缓存参数的性能影响

不命中率、命中率、命中时间、不命中处罚。